



SPRS TECHNOLOGIES

P/N:STLP8R0-L622

Thin Film Planar Filters

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

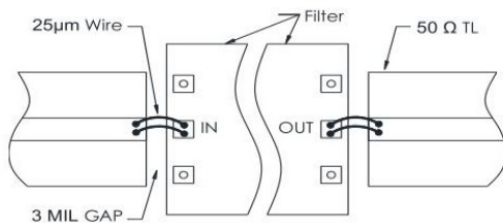
技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		4.0		GHz
工作频率	DC		8.0	GHz
中心损耗		0.7	0.9	dB
截止频率损耗		1.7	2.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@11.2-42.0GHz	35	40	dBc

环境要求

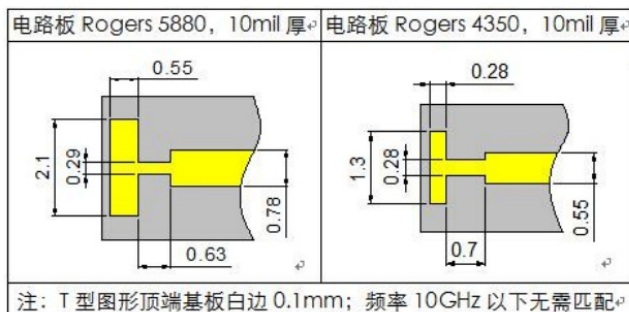
最大输入功率	25	dBm
工作温度	-55°C~+85°C	
储存温度	-55°C~+125°C	

推荐装配图



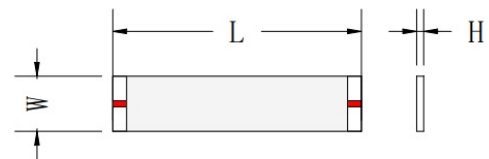
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：



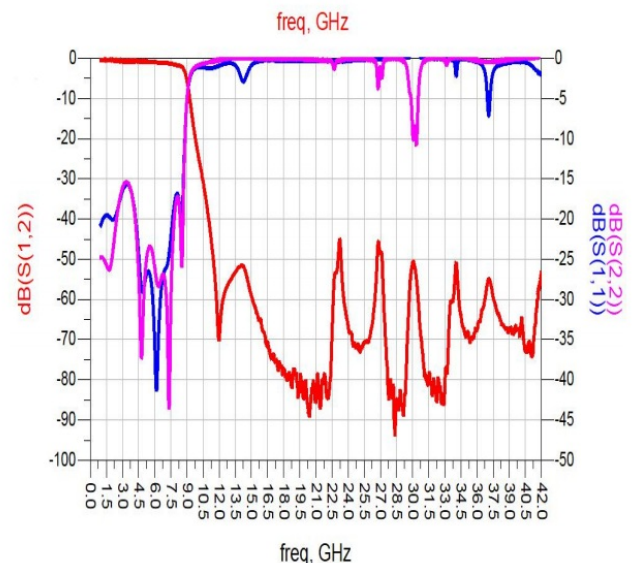
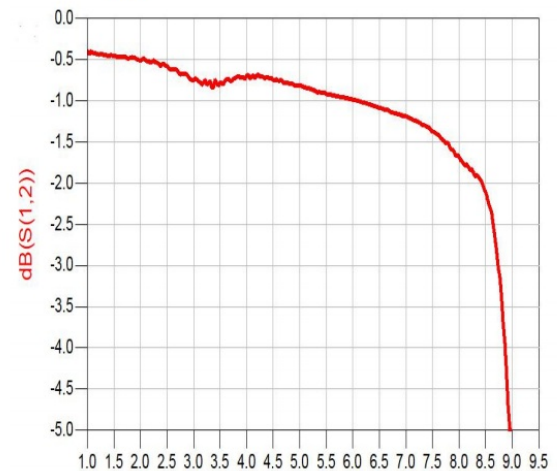
注：T型图形顶端基板白边0.1mm；频率10GHz以下无需匹配。

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	9.0	3.0	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com